

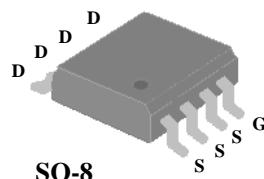


## ▼ Simple Drive Requirement

## ▼ Fast Switching Characteristic

## ▼ Low On-resistance

## ▼ RoHS Compliant

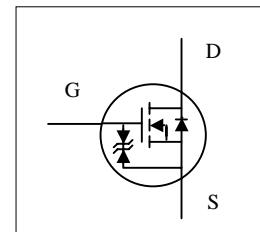


$BV_{DSS}$	25V
$R_{DS(ON)}$	8.5mΩ
$I_D$	14A

**Description**

The Advanced Power MOSFETs from APEC provide the designer with the best combination of fast switching, ruggedized device design, ultra low on-resistance and cost-effectiveness.

The SO-8 package is universally preferred for all commercial-industrial surface mount applications and suited for low voltage applications such as DC/DC converters.

**Absolute Maximum Ratings**

Symbol	Parameter	Rating	Units
$V_{DS}$	Drain-Source Voltage	25	V
$V_{GS}$	Gate-Source Voltage	$\pm 16$	V
$I_D @ T_A = 25^\circ C$	Continuous Drain Current <sup>3</sup>	14	A
$I_D @ T_A = 70^\circ C$	Continuous Drain Current <sup>3</sup>	11	A
$I_{DM}$	Pulsed Drain Current <sup>1</sup>	50	A
$P_D @ T_A = 25^\circ C$	Total Power Dissipation	2.5	W
	Linear Derating Factor	0.02	W/°C
$T_{STG}$	Storage Temperature Range	-55 to 150	°C
$T_J$	Operating Junction Temperature Range	-55 to 150	°C

**Thermal Data**

Symbol	Parameter	Value	Unit
$R_{thj-a}$	Thermal Resistance Junction-ambient <sup>3</sup>	Max.	°C/W



# AP4880GEM

## Electrical Characteristics@ $T_j=25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)

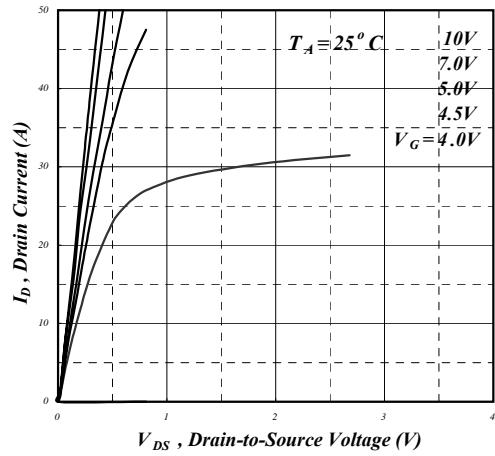
Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
$\text{BV}_{\text{DSS}}$	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{\text{GS}}=0\text{V}, I_{\text{D}}=1\text{mA}$	25	-	-	V
$\Delta \text{BV}_{\text{DSS}}/\Delta T_j$	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	Reference to $25^\circ\text{C}$ , $I_{\text{D}}=1\text{mA}$	-	0.03	-	$\text{V}/^\circ\text{C}$
$R_{\text{DS}(\text{ON})}$	Static Drain-Source On-Resistance <sup>2</sup>	$V_{\text{GS}}=10\text{V}, I_{\text{D}}=14\text{A}$	-	-	8.5	$\text{m}\Omega$
		$V_{\text{GS}}=4.5\text{V}, I_{\text{D}}=10\text{A}$	-	-	15	$\text{m}\Omega$
$V_{\text{GS}(\text{th})}$	Gate Threshold Voltage	$V_{\text{DS}}=V_{\text{GS}}, I_{\text{D}}=250\text{\mu A}$	1	-	3	V
$g_{\text{fs}}$	Forward Transconductance	$V_{\text{DS}}=10\text{V}, I_{\text{D}}=14\text{A}$	-	13.5	-	S
$I_{\text{DSS}}$	Drain-Source Leakage Current ( $T_j=25^\circ\text{C}$ )	$V_{\text{DS}}=25\text{V}, V_{\text{GS}}=0\text{V}$	-	-	1	$\text{\mu A}$
	Drain-Source Leakage Current ( $T_j=70^\circ\text{C}$ )	$V_{\text{DS}}=20\text{V}, V_{\text{GS}}=0\text{V}$	-	-	25	$\text{\mu A}$
$I_{\text{GSS}}$	Gate-Source Leakage	$V_{\text{GS}}=\pm 16\text{V}$	-	-	$\pm 30$	$\text{\mu A}$
$Q_g$	Total Gate Charge <sup>2</sup>	$I_{\text{D}}=14\text{A}$	-	23	37	nC
$Q_{\text{gs}}$	Gate-Source Charge	$V_{\text{DS}}=20\text{V}$	-	3.5	-	nC
$Q_{\text{gd}}$	Gate-Drain ("Miller") Charge	$V_{\text{GS}}=4.5\text{V}$	-	17	-	nC
$t_{\text{d}(\text{on})}$	Turn-on Delay Time <sup>2</sup>	$V_{\text{DS}}=15\text{V}$	-	11	-	ns
$t_r$	Rise Time	$I_{\text{D}}=1\text{A}$	-	11	-	ns
$t_{\text{d}(\text{off})}$	Turn-off Delay Time	$R_G=3.3\Omega, V_{\text{GS}}=10\text{V}$	-	36	-	ns
$t_f$	Fall Time	$R_D=15\Omega$	-	25	-	ns
$C_{\text{iss}}$	Input Capacitance	$V_{\text{GS}}=0\text{V}$	-	900	1440	pF
$C_{\text{oss}}$	Output Capacitance	$V_{\text{DS}}=25\text{V}$	-	490	-	pF
$C_{\text{rss}}$	Reverse Transfer Capacitance	$f=1.0\text{MHz}$	-	195	-	pF
$R_g$	Gate Resistance	$f=1.0\text{MHz}$	-	2	3	$\Omega$

## Source-Drain Diode

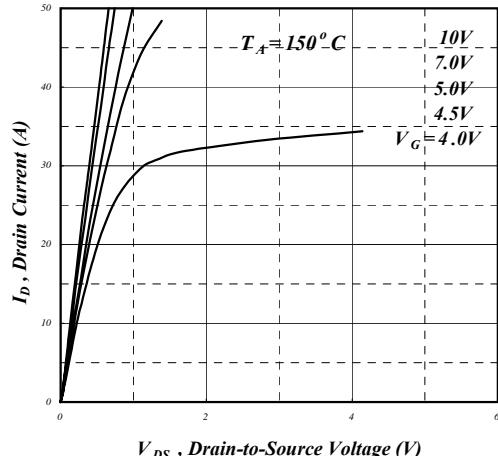
Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
$V_{\text{SD}}$	Forward On Voltage <sup>2</sup>	$I_{\text{S}}=2\text{A}, V_{\text{GS}}=0\text{V}$	-	-	1.2	V
$t_{\text{rr}}$	Reverse Recovery Time <sup>2</sup>	$I_{\text{S}}=14\text{A}, V_{\text{GS}}=0\text{V},$ $ dI/dt =100\text{A}/\mu\text{s}$	-	45	-	ns
$Q_{\text{rr}}$	Reverse Recovery Charge		-	42	-	nC

## Notes:

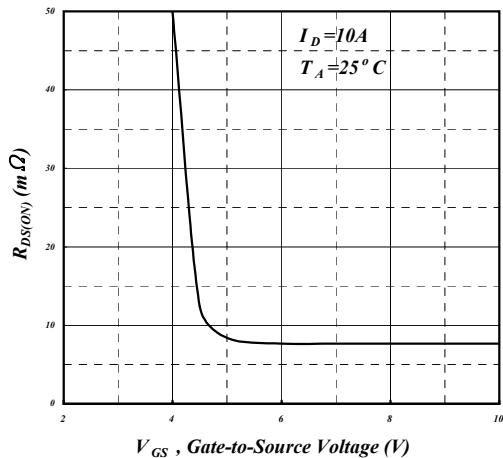
- 1.Pulse width limited by Max. junction temperature.
- 2.Pulse width  $\leq 300\text{\mu s}$  , duty cycle  $\leq 2\%$ .
- 3.Surface mounted on 1 in<sup>2</sup> copper pad of FR4 board,  $t \leq 10\text{sec}$  ;  $125^\circ\text{C}/\text{W}$  when mounted on Min. copper pad.



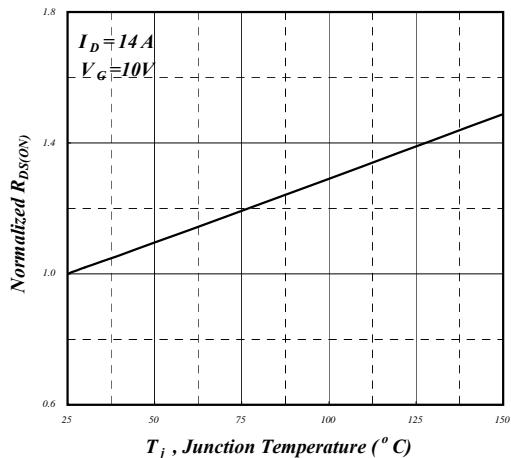
**Fig 1. Typical Output Characteristics**



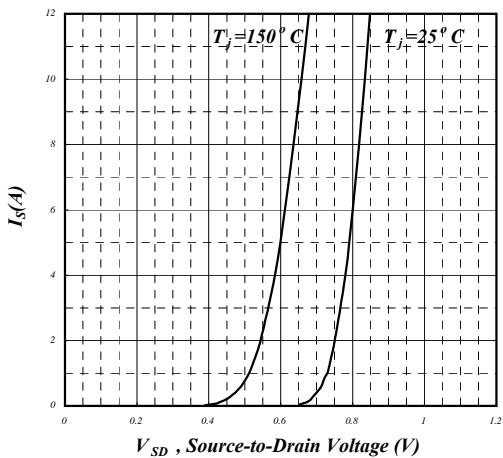
**Fig 2. Typical Output Characteristics**



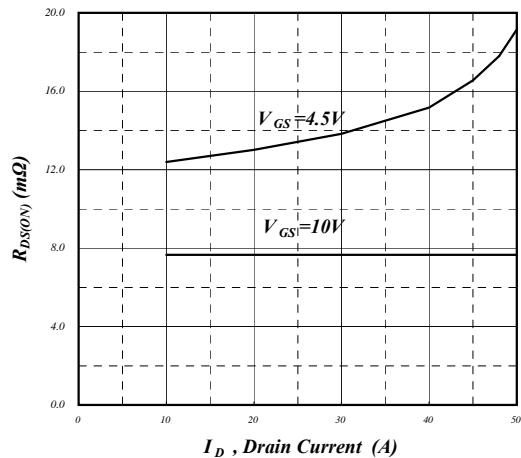
**Fig 3. On-Resistance v.s. Gate Voltage**



**Fig 4. Normalized On-Resistance v.s. Junction Temperature**



**Fig 5. Forward Characteristic of Reverse Diode**



**Fig 6. On-Resistance vs. Drain Current**

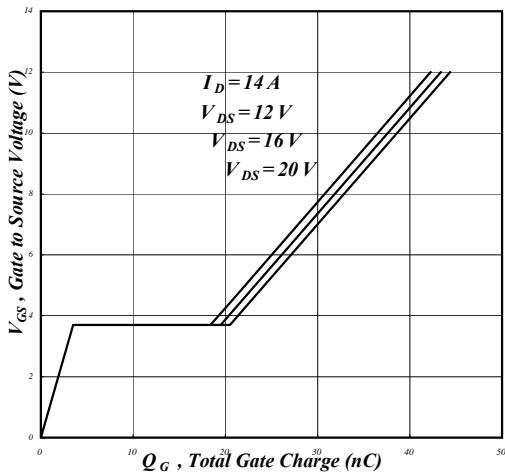


Fig 7. Gate Charge Characteristics

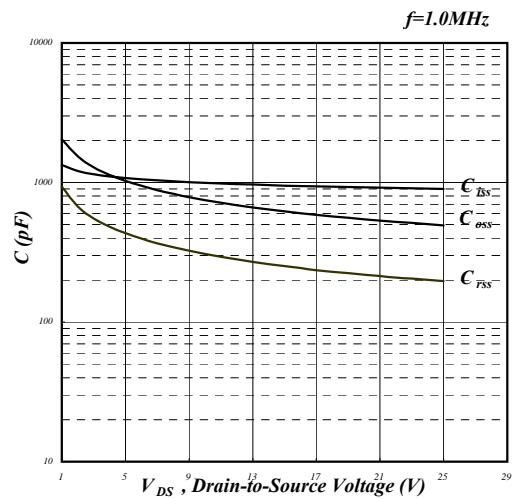


Fig 8. Typical Capacitance Characteristics

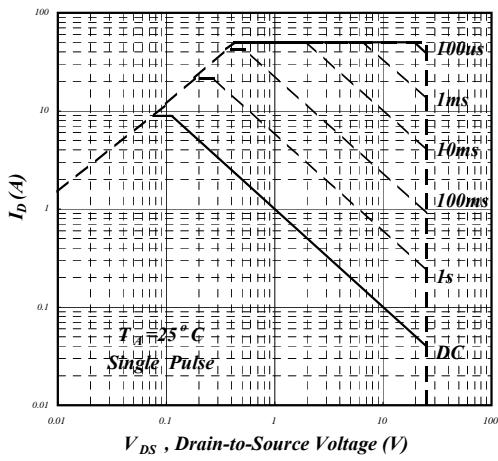


Fig 9. Maximum Safe Operating Area

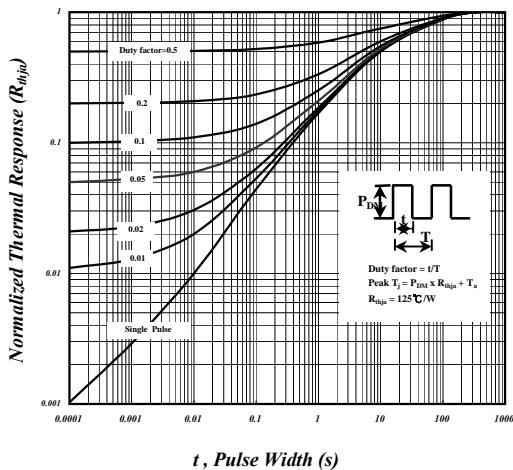


Fig 10. Effective Transient Thermal Impedance

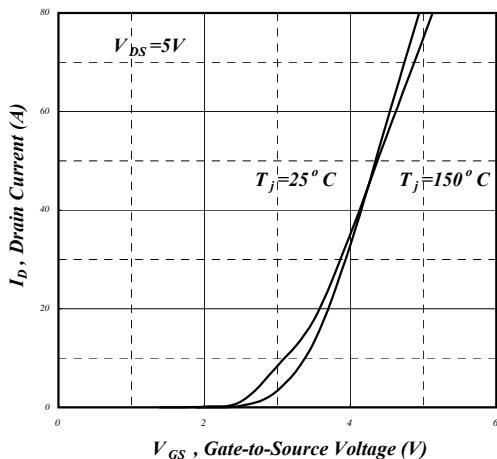


Fig 11. Transfer Characteristics

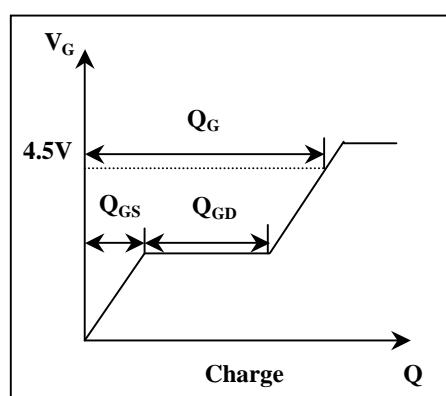


Fig 12. Gate Charge Waveform

**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9